Alienware X51 R3 Intel® Core™ i5 i5-6400 16 جيغابايت DDR4-SDRAM 256 جيغابايت سواقة قرص ثابت NVIDIA® GeForce® GTX 970 Windows 10 Home جهاز حاسوب مكتبي جهاز الحاسوب الشخصي أسود

d00ar315 : العلامة التجارية

X51 R3 : اسم المنتج

الذاكرة .6400 نطراز المعالج .ii ™ Intel © Core ترددات المعالج: 2,7 جيغاهرتز, فئة المعالج .ii الداكرة .dilenware X51 R3 عربر المعالج: 26 جيغابايت, نوع الذاكرة الداخلية سرعة ساعة الذاكرة: 213 ميجا هرتز. سعة التخزين الاجمالية: DDR4-SDRAM :الداخلية: 16 جيغابايت, نوع الذاكرة الداخلية طراز موائم الرسوميات المدمج 256: Intel © HD Graphics 530 جيغابايت, وسائط التخزين: سواقة قرص ثابت. طراز موائم الرسوميات المحمة Windows 10 Home :نظام التشغيل: NVIDIA® GeForce © GTX 970 :الرسوميات المخبأ تركيبة نظام التشغيل: جهاز ترويد الطاقة: 240 عرض. نوع الهيكل المعدني: جهاز حاسوب مكتبي. نوع المنتج: جهاز الحاسوب الشخصي





| المعالج | | الربط | |
|---|--|---|--|
| * صانع المعالج * فئة المعالج | Intel Intel® Core™ i5 | عدد المنافذ عالية الوضوح للوسائط المتعددة * HDMI | 1 |
| جيل المعالج | دا © انتل® كور™ أي 5 الجيل السادس | (RJ-45) عدد منافذ بطاقة الشبكة | 1 |
| بين است. * طراز المعالج | نفق خور ای د اجبین انسادس i5-6400 | ميكروفون, مقبس الادخال | ✓ |
| نوى المعالجات | 4 | مخارج سماعة الرأس | 1 |
| - أسنان المعالج | 4 | الخط الداخل | ✓ |
| تردد تعزيز المعالج | جيغاهرتز 3,3 | تصميم | |
| * ترددات المعالج مقبس المعالج ذاكرة المعالج المخبئية نوع الذاكرة المخبئية للمعالج معدل ناقل النظام | جيغاھرتز 2,7 LGA 1151 (H4) 6 ميجا بايت ذاكرة مخبئية ذكية | * نوع الهيكل المعدني التنسيب المدعم نظام تبريد الماء * لون المنتج | جهاز حاسوب مكتبي أفق <i>ي/ع</i> امودي × أسود |
| معدن نافن النطام نوع الناقل | 8 جيغا/ثا DMI3 | أداء | |
| تماثل FSB طباعة المعالج بالحفر طباعة المعالج بالحفر أنماط عمل المعالج مجموعة المعالج الاسم الرمزي للمعالج (TDP) قوة التصميم الحراري درجة الحرارة قرب المعالج سريعة PCI فصي عدد من حارات PCI Express معايرات | x 14 بناومتر 64-بیت Intel Core i5-6400 Desktop series Skylake 65 عرض 71 عرض 3.0 16 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | رقائق اللوحة الرئيسية شكل موجة تيار المتناوب للوحة الاساسية نظام الصوت حماية كلمة المرور * نوع المنتج برمجيات تركيبة نظام التشغيل * نظام التشغيل المثبت المشغلات مشمولة | المادا® 2170 غزانة الحاسوب الصغيرة (ITX) عالي الوضوح المحسوب الشخصي جهاز الحاسوب الشخصي بيت-64 Windows 10 Home |
| تثبيت | RO | ميزات خاصة المعالج | |
| لذاكرة الداخبية القصوى التي يدعمها المعالج أنواع الذاكرة التي يدعمها المعالج | جيغابايت 64 - DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM | تقنية المزايا المصممة للمنشآت الصغيرة | 1 |

| المعالج | | ميزات خاصة المعالج | |
|---|--|--|-------------------------|
| سرعات ساعة الذاكرة التي تيدعمها المعالج | ميجا هرتز 2133,1333,1600,1866 | تقنية العرض اللاسلكي (واي دي) - للاستخدامات المنزلية | ✓ |
| عرض حزمة الذاكرة التي يدعمها المعالج ((الأقصى | جيغا بايت/ثانية 34,1 | انتل 64 | ✓ |
| بواسطة المعالج ECC دعم | × | تقنية انتل سبيدستيب المعززة | ✓ |
| جهد الذاكرة الذي يدعمه المعالج | صورة 1,35 | الخيارات المدموجة المتاحة | x |
| الذاكرة | | ®تقنية بيلت عن فيجوالز من انتل | ✓ |
| * الذاكرة الداخلية | جيغابايت 16 | InTru™ 3D تقنية انتل | ✓ |
| * الحد الاقصى لسعة الذاكرة الداخلية | جيغابايت 32 | انتل في الداخل | ✓ |
| نوع الذاكرة الداخلية | DDR4-SDRAM | ®تقنية الفيديو الواضح عالي الدقة من انتل | ✓ |
| (حجم x تصميم الذاكرة فتحات | 2 x 8 جيغابايت | ®تقنية كلير فيديو من انتل | ✓ |
| مداخل الذاكرة | 2x DIMM | (EPT) مع جداول صفحات ممتد VT-x انتل | ✓ |
| سرعة ساعة الذاكرة Non-ECC غير صناعة الدارات السريعة | میجا هرتز 2133 ✔ | ت بری دود TSX-NI انتل | x |
| ا۱۱۵۱۳ عير صناعة الدارات السريعة قنوات الذاكرة | قناة مزدوجة | حالات السكون | ✓ |
| - | فناه مردوجه | تقنيات المراقبة الحرارية | ✓ |
| وسائط التخزين | 256 | (SIPP) برنامج انتل منصة الصورة الثابتة | x |
| * سعة التخزين الاجمالية | جيغابايت 256 | معايير التشفير المتقدمة | ✓ |
| * وسائط التخزين * نوع محرك الأقراص الضوئية | سواقة قرص ثابت × | المفتاح الآمن | ✓ |
| عدد سواقات التخزين المركبة | 1 | حماية نظام التشغيل | ✓ |
| عدد سواقات الكرين الفرتبة المركبة SSD عدد سواقات الأقراص الثابتة | 1 | تقنية التنفيذ الموثوق انتل | x |
| سعة محرك الأقراص الثابتة الخارجية | - جيغابايت 256 | بيت تعطيل التنفيذ | ·· |
| وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية | PCI Express | بيت عصير. ®رسوميات عالية الدقة من انتل | ✓ |
| الرسومات | | ∘ رسوبيات عيد عند بنتل FDI تقنية انتل | × |
| * موائم الرسوميات المدمج | ✓ | وصول مرن للذاكرة انتل | × |
| * طراز موائم الرسوميات المخبأ | NVIDIA® GeForce® GTX 970 | وصول سريع للذاكرة انتل | × |
| ذاكرة موائم الرسوميات المكتومة | 4 جيغابايت | تقنية الذاكرة المخبأة الذكية | · • |
| نوع ذاكرة الرسوميات المدمجة | GDDR5 | حالة التوقف المعززة انتل | · |
| عدد موائمات الرسوميات المخفية | 1 | انتل تغيير يناسب الطلب | × |
| عائلة موائم الرسوميات المدمج | Intel® HD Graphics | امن (Intel® SGX) سوفتویر غارد اکتنشنز | |
| * طراز موائم الرسوميات المدمج تردد قاعدة موائم رسوميات على اللوحة | Intel® HD Graphics 530 | ®انتل | ✓ |
| بردد فاعدة مواتم رسوميات على التوجه التردد الدينامي لموائم الرسوميات على | ميجا هرتز 350 | (PAE) تقنية انتل للفيديو الواضح | ✓ |
| اللوحة (الأقصى) عنونيم المركوبي عن عنون (اللوحة (الأقصى | میجا هرتز 950 | قياس رزمة المعالج | ملم 37.5 x 37.5 |
| الذاكرة القصوى لموائم الرسوميات على | جيغابايت 64 | مجموعات التعليمات المدعمة | SSE4.2, AVX 2.0, SSE4.1 |
| اللوحة عدد الشاشات المدعومة (الرسوميات على | | رمز المعالج قابلية التوسع | SR2BY 1S |
| (اللوحة) | 3 | (معايرة وحدة المعالجة المركزية (القصوى | 1 |
| لموائم الرسوميات على DirectX نسخة | 12.0 | /IIMC و IIIIIطباعة بالحفر للرسوميات و | - نانومتر 14 |
| اللوحة موائم الرسوميات على اللوحة نسخة | | مواصفات السائل الحراري | PCG 2015C |
| مواتم الرسوميات على اللوحة لسحة OpenGL | 4.4 | تقنية إنتل الإفتراضية للدخل/الخرج الموجه | ✓ |
| هوية موائم الرسوميات على اللوحة | 1912 | (VT-d) ®نسخة تقنية أيدنتيتي بروتكشن من انتل | 1,00 |
| OpenGL بطاقة الشاشة الداعمة لتقنية | ✓ | ⊛نسخة تفتية ايدنتيني بروندنس من اس نسخة ستيبل ايميج بلاتفورم بروغرام من | |
| NVIDIA G-SYNC | ✓ | انتل® | 0,00 |
| غیموورکس في آر NVIDIA 3D | × | ®نسخة تقنية سيكيور كي من انتل | 1,00 |
| CUDA معمارية جهاز الحساب الموحد | ✓ | ®تقنية الافتراضية من انتل | ✓ |
| لباب CUDA لباب | 1664 | ®نسخة سمول بيزنس ادفانتيج من انتل | 1,00 |
| لموائم الرسوميات HDMI عدد منافذ | 1 | ®من انتل TSX-NI نسخة | 0,00 |
| لموائم الرسوميات ا-DVI عدد منافذ idin | 1 | تقنية انتل قدرة العرض المزدوج | X |
| Mini عدد بوابات لموائم الرسوميات DisplayPort | 3 | تقنية انتل التخزين السريع | X 0010E |
| الشكات | | معالج ARK ID قنية انتل® تيربو بوست- إصدار | 88185 2.0 |
| * LAN اتصال الشيكة المحلية | / | قبية اشا∜ بيربو بوسك- إصدار تقنية تعدد المسارات الفائق | X |
| LAN معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية | ميجابيت ثانية 10,100,1000 | تقنية انتل® كويك سينك فيديو | ^ |
| تقنية الكوابل تقنية الكوابل | 10/100/1000 and Capean 10/100/1000Base-T(X) | تقنیة اس ⊚ تونک سینک فیدیو تقنیة انتل مای وایفای | × |
| * Wi-Fi الشبكات المحلية اللاسلكية | ✓ | تقنية حماية الهوية | · • |
| معيار واي فاي | Wi-Fi 5 (802.11ac) | تقنية انتل المضادة للسرقة | × |
| Wi-Fi نوع الشبكة المحلية الاسلكية | Wi-Fi 5 (802.11ac) | معالج خال من التضارب | ~ ✓ |
| بلوتوث | ✓ | ., 0-0-6 | |
| | | | |

| الشبكات | | إدارة الطاقة | |
|--|---------------|--|--|
| اصدار البلوتوث الربط | 4.0 | * جهاز تزوید الطاقة جهد مدخلات مزود الطاقة | عرض 240 صورة 240 - 100 هرتز 60 - 50 |
| USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي * 2.0 | 2 | تردد مدخلات مزود الطاقة الطروف البيئية | هرنز 60 - 50 |
| عدد بوابات VSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A * USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) عدد بوابات + USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) منفذ الربط المرئي الرقمي DVI | 2 X | (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (H-H) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل الارتفاع التشغيلي الارتفاع غيرالقابل للتشغيلي | درجة مئوية 35 - 10 درجة مئوية 65 - 40 درجة مئوية 20 - 80% متر 3048 - 55,24 متر 10668 - 55,24 |
| | | الوزن والأبعاد | |
| | | * العرض * العمق * الارتفاع * الوزن | ملم 95 ملم 318 ملم 343 كيلو غرام 5,49 |
| | | محتوى التغليف | |
| | | الفأرة مشمولة لوحة المفاتيح متضمنة كتيب محول التيار المتردد مشمول عرض | * * * * |

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.